

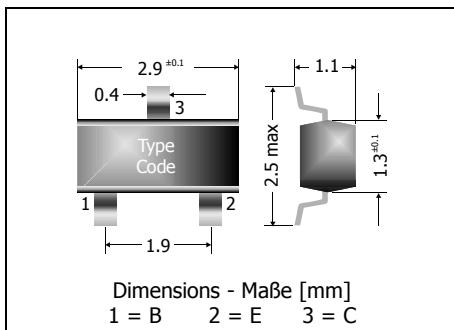
MMBT4403

PNP

Surface Mount General Purpose Si-Epi-Planar Transistors
Si-Epi-Planar Universaltransistoren für die Oberflächenmontage

PNP

Version 2006-05-09



Power dissipation – Verlustleistung

250 mW

Plastic case

SOT-23

Kunststoffgehäuse

(TO-236)

Weight approx. – Gewicht ca.

0.01 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging taped and reeled

Standard Lieferform gegurtet auf Rolle

**Maximum ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)****Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**

		MMBT4403
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- V_{CE}
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	- V_{CB}
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	- V_{EB}
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}
Collector current – Kollektorstrom (dc)		- I_C
Junction temperature – Sperrsichttemperatur	T_j	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_s	-55...+150°C

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**

	Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ²⁾			
- $I_C = 0.1 \text{ mA}$, - $V_{CE} = 1 \text{ V}$	h_{FE}	30	–
- $I_C = 1 \text{ mA}$, - $V_{CE} = 1 \text{ V}$	h_{FE}	60	–
- $I_C = 10 \text{ mA}$, - $V_{CE} = 1 \text{ V}$	h_{FE}	100	–
- $I_C = 150 \text{ mA}$, - $V_{CE} = 2 \text{ V}$	h_{FE}	100	300
- $I_C = 500 \text{ mA}$, - $V_{CE} = 2 \text{ V}$	h_{FE}	20	–
h-Parameters at/bei - $V_{CE} = 10 \text{ V}$, - $I_C = 1 \text{ mA}$, f = 1 kHz			
Small signal current gain – Kleinsignal-Stromverstärkung	h_{fe}	60	–
Input impedance – Eingangs-Impedanz	h_{ie}	1.5 kΩ	15 kΩ
Output admittance – Ausgangs-Leitwert	h_{oe}	1 μS	30 μS
Reverse voltage transfer ratio – Spannungsrückwirkung	h_{re}	$0.1 \cdot 10^{-4}$	$8 \cdot 10^{-4}$
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspg. ²⁾			
- $I_C = 150 \text{ mA}$, - $I_B = 15 \text{ mA}$	- V_{CEsat}	–	0.40 V
- $I_C = 500 \text{ mA}$, - $I_B = 50 \text{ mA}$	- V_{CEsat}	–	0.75 V

1 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminalMontage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss2 Tested with pulses $t_p = 300 \mu\text{s}$, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300 \mu\text{s}$, Schaltverhältnis ≤ 2%

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

		Min.	Typ.	Max.
Base-Emitter saturation voltage – Basis-Emitter-Sättigungsspannung ²⁾				
- $I_C = 150 \text{ mA}$, - $I_B = 15 \text{ mA}$	- V_{BEsat}	0.75 V	–	0.95 V
- $I_C = 500 \text{ mA}$, - $I_B = 50 \text{ mA}$	- V_{BEsat}	–	–	1.3 V
Collector-Emitter cutoff current – Kollektor-Emitter-Reststrom				
- $V_{CE} = 35 \text{ V}$, - $V_{EB} = 0,4 \text{ V}$	- I_{CEX}	–	–	100 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom				
- $V_{CE} = 35 \text{ V}$, - $V_{EB} = 0,4 \text{ V}$	- I_{EBV}	–	–	100 nA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz				
- $I_C = 20 \text{ mA}$, - $V_{CE} = 10 \text{ V}$, $f = 100 \text{ MHz}$	f_T	200 MHz	–	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität				
- $V_{CB} = 5 \text{ V}$, $I_E = i_e = 0$, $f = 1 \text{ MHz}$	C_{CBO}	–	–	8.5 pF
Emitter-Base Capacitance – Emitter-Basis-Kapazität				
- $V_{EB} = 0.5 \text{ V}$, $I_C = i_c = 0$, $f = 1 \text{ MHz}$	C_{EBO}	–	–	30 pf
Switching times – Schaltzeiten (between 10% and 90% levels)				
delay time	t_d	–	–	15 ns
rise time	t_r	–	–	20 ns
storage time	t_s	–	–	225 ns
fall time	t_f	–	–	30 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft	R_{thA}	< 420 K/W ¹⁾		
Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren		MMBT4401		
Marking - Stempelung		MMBT4403 = 2T		

2 Tested with pulses $t_p = 300 \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300 \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

1 Mounted on P.C. board with 3 mm^2 copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm^2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss